文章编号:1001-2486(2009)04-0131-03

烧结助剂对碳纳米管增强氮化铝陶瓷结构与性能的影响

王洪磊,周新贵,于海蛟,赵 爽,罗 征 (国防科技大学航天与材料工程学院,湖南长沙 410073)

摘 要:采用热压烧结工艺制备了碳纳米管增强氮化铝陶瓷,研究了烧结助剂种类、含量对碳纳米管增强 氮化铝陶瓷性能及结构的影响。利用 XRD、SEM 和 TEM 等分析测试手段对其相组成,断口形貌和微观结构 进行了分析。结果表明,烧结助剂 Y₂O₃+ CaF₂ 较 YF₃+ CaF₂ 更能促进碳纳米管增强氮化铝陶瓷致密化,但随 烧结助剂 Y₂O₃+ CaF₂ 含量的增加,碳纳米管增强氮化铝陶瓷致密度提高,而力学、导热性能下降。

关键词:碳纳米管;氮化铝;烧结助剂;热压烧结

中图分类号:TB323 文献标识码: A

Effect of Sintering Aids on Microstructure and Properties of CNTs/ AlN Ceramics

WANG Hong-lei, ZHOU Xin-gui, YU Hai-jiao, ZHAO Shuang, LUO Zheng

(College of Aerospace and Material Engineering, National Univ. of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: CNTs/AIN ceramics were fabricated by hot-pressure sintering, and the effect of sintering aids kinds, contents on the microstructure and properties of CNTs/AIN ceramics was investigated. The phase constitution, fracture morphology and microstructure were analyzed by XRD, SEM and TEM. The result shows that sintering aids $(Y_2O_3 + CaF_2)$ were more efficient for the densification of CNTs/AIN ceramics than sintering aids $(YF_3 + CaF_2)$. As the contents of sintering aids $(Y_2O_3 + CaF_2)$ increased, the density of CNTs/AIN ceramics improved, while the properties of mechanics and thermal-conductivity decreased.

Key words: CNTs; AlN; sintering aids; hot-pressure sintering

CNTs 以其独特的结构、优异的物理化学性能,日益受到国内外科学家的广泛关注。CNTs 的密度是不锈钢的 1/7~1/6,而强度是其 100 倍,其轴向导热系数大于 2800W/(m•K),还具有优异的电学、磁学、吸波等性能,是一种公认的超强一维增强材料^[-2]。

AIN 陶瓷以其高热导率(理论热导率为 $319W/m^{\bullet}K$)、低介电常数(约为 8.8),热膨胀系数与硅相匹配 (293~773K: $4.8 \times 10^{-6}/K$),绝缘(体电阻率> $1014 \Omega^{\bullet}$ cm)、无毒等优点^[3],在要求既绝缘又高散热大功率 器件上的应用日益广泛。随着大功率器件中电路集成度越来越高,对AN 陶瓷的力学和导热性能提出 了更高要求。本文采用 CNTs 增强 AIN 陶瓷,期望提高 AIN 陶瓷的力学及导热性能。然而,AN 属于共 价化合物,熔点高,原子自扩散系数小,烧结非常困难,通常使用稀土金属氧化物和碱土金属氧化物 (Y_2O_3 、 YF_3 、CaO、CaF₂)等烧结助剂形成液相促进烧结,降低烧结温度,因此烧结助剂对 CNTs/AIN 陶瓷制 备及性能影响重大。

本试验采用 Y₂O₃、YF₃ 和 CaF₂ 等烧结助剂,利用热压烧结工艺制备 CNTs/AIN 陶瓷,研究烧结助剂 种类及含量对 CNTs/AIN 陶瓷的微观结构及性能的影响。

1 实验部分

实验所用 AIN 粉末的粒度为 20~40nm, 纯度为 99.0%, 合肥开尔纳米技术发展有限公司生产; 碳纳 米管为多壁纳米 碳管, 深圳纳米港有限公司生产, 具体参数为: 直径 20~40nm; 长度 5~15以; 纯度

^{*} 收稿日期:2009-01-08 基金项目:国家自然科学基金资助项目(50672128) 作者简介:王洪磊(1983-),男,博士生。

95%; 无定型碳 < 3%; 灰粉 0.2wt%。烧结助剂 Y2O3、YF3、CaF2 均为市售分析纯。

为探讨烧结助剂种类及含量对 CNTs/AIN 陶瓷结构及性能的影响,选取 CNTs 含量为 3wt% 制备 CNTs/AIN 陶瓷。首先按配比将 CNTs 称重,置于一定浓度的乙醇和表面活性剂的混合溶液中,超声波分散 2h;然后按比例将 AIN、烧结助剂(CaF₂+ Y₂O₃、YF₃+ CaF₂) 与碳纳米管悬浮液混合,用氮化硅球磨罐 湿磨 12h;将所得到的混合液抽滤,真空干燥并过筛,得到 AIN 与 CNTs 的复合粉末;最后将混合粉末置于石墨模具中,于 1800 °C、N₂ 气氛、30MPa 条件下,热压烧结 4h 制备 CNTs/AIN 陶瓷。

采用阿基米德排水法测试样品的密度;利用 CSC-1101 型电子万能实验机,采用三点弯曲测试抗弯强度;用 JSM-6360LV 型扫描电镜观察样品的断口形貌;利用荷兰 FEI 公司 Tecnai f30 型透射电镜进行结构分析;采用 SIEM ENS D500 型 X 射线衍射分析仪对材料进行物相分析;采用激光闪光法测量样品的导热率,所用仪器为德国耐驰生产的 JR-3 激光热导仪。

2 结果与讨论

本实验首先采用常用的烧结助剂 Y₂O₃、CaF₂。为降低烧结温度,将这两种烧结助剂复合使用^[4-6]。 考虑到 AIN 与氧的亲和力很强,氧很容易进入 AIN 的晶格中,导致铝空位的形成,这些空位充当着热声 子的散射中心,导致热能传送效率的降低^[7]。为避免烧结过程中引入额外的氧元素,另外采用 YF₃ 取代 Y₂O₃ 与 CaF₂ 复合使用。

2.1 不同烧结助剂 CNTs/AIN 陶瓷的性能

表1列出了不同烧结助剂 CNTs/AIN 陶瓷的相对密度、弯曲强度和导热率。从表1可看出,采用烧结助剂 YF3 取代 Y₂O₃ 后,在含量均为 3wt% + 3wt%条件下, CNTs/AIN 陶瓷的相对密度、弯曲强度和热导率均降低,且相对密度不足 90%。说明烧结助剂种类对 CNTs/AIN 陶瓷性能影响较大,烧结助剂 YF3+ CaF2(3wt% + 3wt%)不能有效提高 CNTs/AIN 陶瓷性能。将烧结助剂 Y₂O₃+ CaF2 含量由 3wt% + 3wt% 增加至 4wt% + 4wt%, CNTs/AIN 陶瓷的相对密度得到提高,但增加幅度较小,而材料的弯曲强度和导热率却显著降低。这说明了材料致密度不是决定 CNTs/AIN 陶瓷力学及导热性能的唯一因素。

烧结助剂	烧结助剂含量(wt%)	相对密度(%)	弯曲强度(MPa)	热导率(W/(m•k))
 YF ₃ + CaF ₂	3+ 3	87.6%	127. 3	6.1
Y_2O_3 + CaF_2	3+ 3	94.1%	161. 0	13. 4
 Y_2O_3 + CaF ₂	4+ 4	95.2%	121. 3	6.8

表 1 不同烧结助剂 CNT√ AlN 陶瓷的性能 Tab. 1 The properties of the CNT√ AlN with different sintering aids

2.2 不同烧结助剂 CNTs/ AIN 陶瓷的 XRD 分析

图1为不同烧结助剂 CNTs/AIN 陶瓷的 XRD 图谱。由图1可看出,采用两种烧结助剂组合制备 CNTs/AIN 陶瓷,都产生了主晶相 AIN,第二相 AION 与 AIYO₃。但是采用 YF₃+ CaF₂ 作为烧结助剂,第二 相明显减少,减弱了其传质作用,导致 CNTs/AIN 陶瓷致密度降低,从而使 CNTs/AIN 陶瓷的力学和导热 性能下降。将烧结助剂 Y₂O₃+ CaF₂ 含量由 3wt% + 3wt% 增加至 4wt% + 4wt%,第二相AION 和 AIYO₃ 峰 值显著增加。这说明提高烧结助剂含量,使其在烧结过程中与 Al₂O₃ 反应生成了更多的液相,提高了 CNTs/AIN 陶瓷的致密度。采用 YF₃+ CaF₂ 作为烧结助剂,其反应机理为如下:

 $YF_3 + Al_2O_3 \xrightarrow{\rightarrow} AlF_3 + AlYO_3$

 CaF_2 与A1F₃在高温下容易挥发,所以从图 I(a)中没有测试到 CaF_2 与A1F₃的存在。

2.3 不同烧结助剂 CNTs/ AIN 陶瓷的微观结构

图 2 为不同烧结助剂 CNTs/AIN 陶瓷的微观结构形貌。其中图 2(a)和(b)分别是烧结助剂为 YF₃+ CaF₂(3wt% + 3wt%)和 Y₂O₃+ CaF₂(3wt% + 3wt%)的 SEM 照片,图 2(c)是烧结助剂 Y₂O₃+ CaF₂ 含量为 4wt% + 4wt% 的 TEM 照片。

从图 2(a) 和(b) 可看出, CNTs 经过高温高压烧结后未遭受严重损伤, 但分散较差, 主要聚集在晶界 处, 成团簇分布, 如图 2(a) 中箭头所示, 阻碍了其增强作用的发挥。比较图 2(a) 和(b) 可发现, 在烧结助



(a) $YF_3 + CaF_2(3wt\% + 3wt\%)$ (b) $Y_2O_3 + CaF_2(3wt\% + 3wt\%)$ (c) $Y_2O_3 + CaF_2(4wt\% + 4wt\%)$

图 1 不同烧结助剂 CNT≰ AlN 陶瓷的 XRD 图谱





(a) YF,+CaF, (3wt%+3wt%) SEM

(b) Y₂O₃+CaF₂(3wt%+3wt%) SEM

(a) Y₂O₃+CaF₂(4wt%+4wt%) TEM



Fig. 2 The morphologies of the CNTs/AlN with different sintering aids

剂含量相同条件下, 由烧结助剂 $Y_2O_3+ CaF_2$ 制备的 CNTs/AIN 陶瓷较 $YF_3+ CaF_2$ 更为致密, 孔隙显著减 少, 这是由于在烧结过程中, 烧结助剂 $Y_2O_3+ CaF_2$ 较 $YF_3+ CaF_2$ 生成更多液相, 增强了其传质作用, 有 效地促进了 AIN 晶粒的重排。

由图 2(c) 所示, AN 晶粒被玻璃相所包围, 这些玻璃相为烧结助剂 $Y_2O_3 + CaF_2$ 与 AN 粉末表面的 Al₂O₃ 在烧结过程中生成液相, 冷却后所形成的第二相, 该液相有效地促进了 CNT \neq AN 陶瓷的致密化, 但高含量的 $Y_2O_3 + CaF_2$ 导致了较多液相的生成, 连续分布在晶界处, 阻碍了 AN 晶粒的接触, 形成了 AN 晶粒的孤岛分布, 降低了 AN 晶粒之间的接触面积, 且由于第二相的强度和导热性能相对较低, 造 成了 CNT \neq AN 陶瓷力学性能和导热率的下降。这与文献[8-9]的研究结果相一致。

3 结论

采用两种烧结助剂组合($Y_2O_3 + CaF_2$ 和 $YF_3 + CaF_2$), 通过热压烧结工艺制备了 CNT (AIN 陶瓷, 得到以下结论:

(1) 在烧结过程中,两种烧结助剂组合($Y_2O_3 + CaF_2$ 和 $YF_3 + CaF_2$) 均与 AIN 粉末表面的 Al₂O₃ 反应 生成液相,降低了烧结温度,促进了 CNTs/AIN 陶瓷的致密化。

(2) 在相同含量的前提下, 烧结助剂组合 Y_2O_3 + CaF₂ 较 YF₃ + CaF₂ 反应生成的液相较多, 更能有效 提高材料的致密度, 获得高性能的 CNT \neq AIN 陶瓷。

(3) 增加烧结助剂组合 Y₂O₃ + CaF₂ 含量, 导致反应生成较多的第二相, 阻碍了 AIN 晶粒的直接接触, 使 CNTs/AIN 陶瓷力学及导热性能下降。

(4) CNTs 在 AIN 基体中分散不均, 主要聚集在 AIN 晶界处, 严重阻碍了其增强作用的发挥。提高 CNTs 在 AIN 基体中的分散程度是今后工作的重点。

参 考 文 献:

- [1] 常天庆, 刘晓斌. 一种基于 QFD 的结构化装备作战需求论证方法[J]. 装甲兵工程学院学报, 2003, 17 (2): 17-20.
- [2] 林志航,车阿大. 质量功能部署研究现状及进展[J]. 机械科学与技术, 1998, 17 (1): 119-122.
- [3] 袁贵勇,刘晓东.QFD方法在空战武器装备需求分析中的应用[J].装备指挥技术学院学报,2004,15(4):23-26.
- [4] 翟丽. 质量功能展开技术及其应用综述[J]. 管理工程学报, 2000, 14(1):52-60.
- [5] Saaty T L. Decision Making with Dependence and Feedback [M]. Pittsburgh: RWS Publications, 1996.
- [6] 王莲芬. 网络分析法(ANP)的理论和算法[J]. 系统工程理论与实践, 2001, (3):44-50.
- [7] Ho W. Integrated Analytic Hierarchy Process and Its Applications—A Literature Review [J]. European Journal of Operational Research, 2008, 186: 211-218.
- [8] 刘鸿恩,张列平,车阿大,等.改进的质量功能展开——系统方法[J].系统工程理论与实践,2000,(2):58-62.
- [9] Karsak E E, Sozer S, Alptekin S E. Product Planning in Quality Function Deployment Using a Combined Analytic Network Process and Goal Programming Approach[J]. Computers & Industrial Engineering, 2002, 44: 171–190.
- [10] Partovi F Y, Corredoira P A. Quality Function Deployment for the Good of Soccer[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 137: 642 656.
- [11] Yoon C H, Kim Y P, Redesigned Quality Function Deployment Process to Ensure Customer Satisfaction [J]. International Journal of Business Innovation and Research, 2006, 1 (2): 149-169.
- [12] Tolga E, Alptekin S E. Product Development Process Using a Fuzzy Compromise-based Goal Programming Approach [R]. ICCSA, 2007.
- [13] Raharjo H, Brombacher A C, Xie M. Dealing with Subjectivity in Early Product Design Phase: A Systematic Approach to Exploit Quality Function Deployment potentials [J]. Computers & Industrial Engineering, 2008, 55: 253-278.

(上接第133页)

参考文献:

- Treacy M J, Ebbesen T W, Gibson J M. Exceptionally High Youngs Modulus Observed for Individual Carbon Nanotubes [J]. Nature, 1996, 381: 678-680.
- [2] Salvetat J P, Andrew G, Driggs D, et al. Elastic and Shear Moduli of Single-walled Carbon Nanotube Ropes [J]. Phys Rev Lett, 1999, 82: 944 947.
- [3] Slack G A. Nonmetallic Crystal with High Thermal Conductivity [J]. J Phys Chen Solids, 1973, 34: 321-335.
- [4] Hashimoto N, Yoden H. Deki S S. Sintering Behavior of Fine Aluminum Nitride Powder Synthesized from Aluminum Polynuclear Complexes[J]. J Am Ceram Soc. 1992, 75(8): 2098–2106.
- [5] Troczynski T B, Nicholson P S. Effect of Additives on the Pressureless Sintering of Aluminum Nitride between 1500° and 1800°C[J]. J Am Ceram Soc, 1989, 72(8): 1488–1491.
- [6] Watari K, Valecillos M C, Brito M E. Low-temperature Sintering and High Thermal Conductivity of YLiO₂-Doped A N Ceramics [J]. J Am Ceram Soc, 1996, 79(12): 3103–3108.
- [7] Youngman R A, Harris J H. Luminescence Studies of Oxygen-related Defects In Aluminum Nitride[J]. J Am Ceram Soc, 2005, 73(11): 3238– 3246.
- [8] Da Y Y, Hundere A M, Hoier R. Microstructural Characterization and Microstructural Effects on the Thermalconductivity of AlN(Y₂O₃) Ceramica [J]. J Eur Ceram Soc, 2002, 22: 247–252.
- [9] Masahko T, Hideaki M. Microstructures and Properties in Aluminum Nitride-titanium Nitride Composite Ceramics[J]. J Mater Sci, 1999, 41(3): 139-144.